

SAI JP 4P LG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Mała obudowa z 4-biegunowym gniazdem M12 i wtyczką do zabudowy w miniaturowych układach elektronicznych. Obudowę można zalać, co pozwala jej osiągnąć IP68. Taka wersja jest idealna do dozbrajania i montażu bezpośrednio na sensorach.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI JP 4P LG
Nr zam.	1915220000
GTIN (EAN)	4032248546671
J. op.	1 Szt.

SAI JP 4P LG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	86 mm	Długość (cale)	3,386 inch
Szerokość	14,4 mm	Szerokość (cale)	0,567 inch
Wysokość	36 mm	Wysokość (cale)	1,417 inch
Masa netto	41,8 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne JACKPAC®

CTI	≥ 200	Ilość poziomów przyłączeniowych	1
Klasa palności wg UL 94	V-0	Maks. strata mocy	0,4 W
Materiał izolacyjny	PBT GF	Materiał styków	CuZn
Powierzchnia styku	pozlacany	Połączenie poprzeczne	Nie
grubość płytki drukowanej	1 mm	grupa materiałów izolacyjnych	IIIa
liczba przyłączy	2	liczba płytek drukowanych na moduł	1
możliwość zalewania	Tak	sposób łączenia płytki drukowanej	Przyłącze lutowane, poprzez drut
styk do szyny nośnej	Nie	tolerancja konturu płytki drukowanej	±0,1 mm
wilgotność względna podczas składowania, maks.	80 %		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-18-09-90
eClass 7.1	27-18-09-90	eClass 8.1	27-18-09-90
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	WSCAD

SAI JP 4P LG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Układ płytek obwodu drukowanego

